

Title (en)
Device for dividing plates

Title (de)
Plattenaufteilanlage

Title (fr)
Dispositif de découpe de plaques

Publication
EP 2286969 A2 20110223 (DE)

Application
EP 10006853 A 20100702

Priority
DE 102009038122 A 20090817

Abstract (en)
The board partitioning system (10) has a partitioning unit for partitioning of board-shaped work pieces along a partitioning line (12) and a pressing unit for fixing the work piece during the partitioning process. A unit for putting information on the work piece is provided in the area of the partitioning line.

Abstract (de)
Eine Plattenaufteilanlage (10) umfasst eine Aufteileinrichtung zum Aufteilen plattenförmiger Werkstücke längs einer Aufteillinie (12) und eine Andrückeinrichtung (14) zum Festlegen der Werkstücke während des Aufteilverganges. Es wird vorgeschlagen, dass sie im Bereich der Aufteillinie (12) mindestens ein Mittel (54) zum Aufbringen einer Information auf ein Werkstück aufweist, wobei das Mittel (54) nicht an der Andrückeinrichtung (14) befestigt ist.

IPC 8 full level
B27B 5/065 (2006.01); **B27B 5/29** (2006.01)

CPC (source: EP)
B27B 5/065 (2013.01); **B27B 5/29** (2013.01)

Citation (applicant)
DE 102004062048 A1 20060706 - HOLZMA PLATTENAUFTEILTECHNIK [DE]

Cited by
ITBO20130596A1; AT14110U1; CN108274539A

Designated contracting state (EPC)
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)
BA ME RS

DOCDB simple family (publication)
EP 2286969 A2 20110223; **EP 2286969 A3 20120314**; **EP 2286969 B1 20170125**; DE 102009038122 A1 20110224;
DE 102009038122 B4 20170309

DOCDB simple family (application)
EP 10006853 A 20100702; DE 102009038122 A 20090817